

SPEZIFIKATIONEN

RS-2 SMD-Bestückungsautomat @ Smartlink-SMT

RS-2 SMD-Bestückungsautomat	
Leiterplattenabmessungen Min (mm)	50 mm x 50 mm
Leiterplattenabmessungen Max - 1 Buffer (mm)	800 mm x 370 mm
Leiterplattenabmessungen Max - 3 Buffer (mm)	410 mm x 370 mm
Max. Leiterplattengewicht	3 kg
PCB-Dicke	0,3 – 6,0 mm
Max Bauteilhöhe	25 mm
Bauteilgröße	von 03015 bis 50 mm x 150 mm oder 74 x 74 mm
Bestückgeschwindigkeit (Optimal)	50.000 CPH
Bestückgeschwindigkeit (IPC9850)	32.000 CPH
Anzahl der Feeder Max	112
Stromversorgung	3-Phasen-AC200V (Standard) / 3-Phasen 200–415V (mit Transformator)
Scheinleistung	2,2 kVA
Betriebs-Luftdruck	0,5 ± 0,05 Mpa
Luftverbrauch	200L/min (Standard), 50L/min (mit Vakuumpumpe)
Maschinenabmessungen (mm)	1.500 mm x 1.686 mm x 1.450 mm
Gewicht	1.630 kg
Optionen	
Erkennungssystem	Bildverarbeitungskamera (Sichtwinkel 54mm)
Bedienungssystem	Bedieneinheit auf der Rückseite
Inspektionsfunktion	Coplanarity-Sensor / Bauteilprüfsystem (CVS)
Elektrischer Schutz	CE-konforme Ausführung / Fehlerstromschutzschalter
Kraftregelung	Druckregeldüse / Kraftregeldüse
Software	JaNets / IFS-NX / Flexline CAD
Bauteilhandling und Zuführungen	TR6ANV, TR6DNV / Dual-Tray-Server TR1RB / Tray-Halter / IC Collection Belt
Weitere Optionen	Düse (mit RFID) / Spleißband / Mini-Signalleuchte / FCS-Kalibrierlehre / großes ATC / Vakuumpumpe / RFID-Düsenleser